19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭56-92577

① Int. Cl.³G 09 F 9/33H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7013-5C 7739-5F

砂公開 昭和56年(1981) 7月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

❷発光ダイオード表示パネル

願 昭54-170001

願 昭54(1979)12月26日

⑩発 明 者 原敏人

②特

②出

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑫発 明 者 小山正孝

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 細 4

1. 発明の名称 発光ダイオード表示パネル

2. 特許請求の範囲

一方の絶象基板表面にX方向電極を並設し、他方の絶象基板表面にY方向電極を並改し、時記X方向電極とY方向電極とが互いに交差する関係で、かつ各X⇒よびY方向電極の対面した交点部に発光ダイオードナップを接続表待せしめたことを特徴とする発光ダイオード表示パネル、

3. 発明の詳細な説明

本発明は絶職基板上に発光源となる発光ダイオード(以下LEDと専業する)をマトリ・クス状化配設してなるLEDマトリックス要示パネルの改良に関するものである。

従来との相LEDマトリックス表示パネルは第 1図に示すごとく、たとえばガラスなどの地域基 板1上にAlなどの導電体谱からなる複数本のX方 向電電2を並設し、その各X方向電極2上に発光 環となるLEDチップ3を所定関係へだてて導電 性接着材で接着し、さらに各米方向電視2と直交するY方向のLEDチップ3を金属細璃4によって共通接続し、かつ基板1上の機部に設けたAIなどの導電体環からなるY方向リード部5に金属細線4を用いて接続してある。このような構成にかいて前配米方向電弧2とY方向リード部5との間に選択的に駆動電圧を印加することにより、これら交点部のLED3が発光することを利用して所翼の形象を表示するよりにしたものである。

ところでこのようにLEDテップ3の上側面に 設けたポンディングパッド6に全海細線4を用い てポンディングする方法ではLEDテップ3の数 が多くなると、そのポンディング工政が膨大とな り、大型の表示パネルを構成することは実用上出 難となるし、またポンディング適所の増大は信頼 性の点からも間値となっていた。

本発明け前述の点に選みなされたもので、その目的は金属細線を用いないで容易に大穏でしかも 高い信頼性を得ることができる構造を有してなる LEDマトリックス表示パネルを提供することで あり、その特徴は一方の色量基板表面にX方向電極を並設し、他方の急量基板表面にY方向電極を並設し、前配X方向電極とY方向電極とが互いに交差する場像で、かつ各XかよびY方向電極の対面した父点部に発光ダイオードチップを接続疾持せしめたところにある。

以下本発明の実施例につき図面を参照して説明する。

第2図は本発明に係るLEDマトリックス表示パネルの1例の構造を説明するための優部上面図であり、第3図は第2図にかけるA-A。断面図である。両面にかいて11はたとえば透明なガラス基板からなる一方の絶縁基板であって、そのガラス基板11上にはたとえばNiCrを下準層としたAu場からなるX方向電極12が変数してある。そしてその各X方向電極12上の所定適所にGaPなどのLEDテップ13が、その下側面に形成した一方の電極13a(たとえばAu-Be合金製)を下側にした状態で配致してある。またLEDテップ13の上側表面の他方の電極13b(たとえばAu

Go-Ni合金製)上には、たとえばボリイミド間間帯板からなる他方の可染性絶縁基板14表面にあらかじめ並設したY方向電極15が前記X方向電極12と直交する関係で紀設されて、X方向電極12とY方向電極15との各交点都にLEDテップ13を接続挟得せしめた構成になっている。たか可続性絶縁基板14表面のY方向電極15はたとえばA1などの海域体層を蒸滑して形成したもので、これらY方向電金15とLEDテップ13の上側電極13bとは導電性エボキシ樹脂16で接続してある。このような構成にかいてX方向電極12とY方向電極15との間に収納電圧を印加し、それら交点部にかけるLED13を選択的に発光せしめてガラス基板11個から所望の形象を製御するようにしたものである。

とのよりにLEDチップ13上の上側電極13b と可挽性絶縁基板14表面にあらかじめ並放した Y方向電低15とを導電性接着材16を用いて接 着することにより、従来の金属細線を用いて各L EDチップを接続する場合に比べて着しく作業性

が向上し、その結果作業工数の低級が可能となる。 またY方向電極15は可換性絶級基板14表面に 形成してあるので、もしガラス基板11の平面変 が悪い場合とか、LEDテップ13の原分が不増 いである場合にも、容易にY方向電極15とLE Dチップ13とを接着することができる。

次に第2図かよび第3図に示したLEDマトリックス要示パネルを例にその製造方法を述べると、まずその表面にA1を無着してY方向電極15を形成したポリイミド側帽薄板14を用意し、その各Y方向電極15上の所定循所に導電性エポキシ歯帽などの接着材16上にLEDテップ13の電極13bを搭載した形で固定し、その状態でたとだけわ150℃、30分間の無処理を施すことにより、可測性絶縁素板11表面の各Y方向電極15の所定箇所にLEDテップ13をダイボンディングする。そしてあらかじめガラス差板11上に形成したNi-Crを下地層としたAu層からなる各X方向電低12上に青水のY方向電低15上に配放した各LED

テップ13の電極13aを位置合せして搭載協定し、 その状態でたとえば約370℃、30分間の無処遺を 施すことにより、各LRDテップ13の電極13a と各X方向電極とを接着して完成する。

なお前述の実施例ではY方向電極を可視性絶象 帯破表面に形成した場合について述べたが可視性 掲載基板に限らず、ガラス基板やセラミック基板 などの非可視性の絶象基板を用いることも勿会可 能である。

以上の説明から明らかなごとく本発明はポンディングワイヤを用いることなく容易に表示パネルを構成することができ、従来品に起こりやすかったポンディングワイヤの切断あるいは最快不良などの確実を防止でき、さらに数准工程が南易化され、大型でしかも馬信頼性のLEDマトリックス表示パネルを安価に得られる利点がある。

4. 南面の新華な説明

第1 向は従来のLEDマトリックス表示パネル の構造を説明するための優部斜向、第2 図は本発 明に係るLEDマトリックス表示パネルの1 例の

構造を説明するための概部上面図、第3図は第2 図に♪けるA - A'断面図である。

11:透明ガラス帯板(一方の絶縁着板)

12:X方向電腦

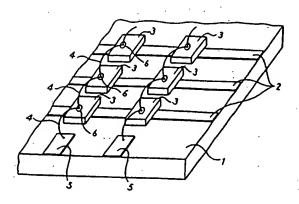
13: LED+, 7

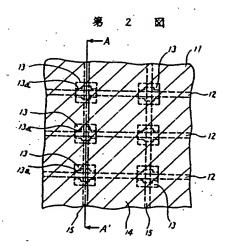
14:可提性絶縁基板(他方の絶象基板)

15:Y方向電框

代理人 护理士 松 岡 宏四郎

第 1 図





弗 3 図

